

TELSONIC 参加国际粉体和散装固体展览会：
2016 年 5 月 3 日 - 5 日



今年 TELSONIC 前往伊利诺斯州罗斯蒙特参加国际粉体和散装固体展览会。粉体和散料展 (Powder and Bulk) 是北美最大和持续时间最长的粉体展览，将于 2016 年庆祝 40 周年。该活动针对干加工行业，适用于每个加工阶段所需的各种设备、技术、信息和专业知识。来自世界各地的 350 家参展商展示了他们的最新创新。

今年 TELSONIC 在粉体和散料展上展示了两种新产品：

- SONOSCREEN@cyclone，用于使涡流筛分机中的筛分性能更高效的
新超声波应用。此节省空间的超声波解决方案也非常适合 翻新。
- 粉体回收系统的全新超声波组件将加工过程中可持续利用资源与
最大程度减少粉体损耗和降低成本相结合。

这些创新的现场演示吸引了许多展位参观者的注意力和兴趣。

TELSONIC Ultrasonics Inc. 销售工程师 Lizzy Schindler